

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2.^a EDICIÓN 2021



Editorial	PARANINFO
Subject	Electricidad, electromagnetismo y magnetismo
EAN	9788413660851
Status	Disponible
Pages	292
Size	270x210x0 mm.
Weight	770
Price (Tax inc.)	33,50€

HIDALGO ITURRALDE, TOMÁS; CERDÁ FILIU, LUIS MIGUEL

SYNOPSIS

En un mundo interconectado y en constante evolución se necesitan edificios de viviendas que integren las últimas tecnologías en infraestructuras de telecomunicación. Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios, de los Ciclos Formativos de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y de Instalaciones de Telecomunicaciones, pertenecientes a la familia profesional de Electricidad y Electrónica. En esta nueva edición de Infraestructuras de telecomunicaciones en viviendas y edificios se han adaptado los contenidos a la Orden ECE/983/2019 que actualiza aspectos del RD 346/2011 sobre las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Esta obra proporciona una visión general, identificando los elementos que intervienen, su dimensionado y sus características de instalación, en todas las infraestructuras de comunicación que se dan en los edificios de viviendas: -- RTV terrestre y satélite. -- Telefonía disponible al público y de banda ancha. -- Control de accesos. -- Seguridad. -- Sonido. Los contenidos teóricos tratados se apoyan en gran número de esquemas, tablas con recopilación de datos, imágenes y cuadros con información relevante complementaria, además de numerosas actividades resueltas, propuestas y prácticas, junto con gran cantidad de actividades finales de comprobación. Tomás Hidalgo Iturrealde y Luis Miguel Cerdá Filiu son profesores de Ciclos Formativos de la familia profesional de Electricidad y Electrónica. Además, cuentan con una extensa experiencia profesional, tanto en el ámbito de la formación como en el sector industrial y de servicios. Ambos son autores de varios libros publicados por esta editorial....